日昇電子科技有限公司 深圳市丰华日昇科技有限公司

RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED TEL: 0755-29663560 FAX: 0755-29648851

承认书

Acknowledgment

CUSTOMER NAME	客	、户名称:		7
CUSTOMER PARTS	NO 3	客户料号:		
DESIGNATION	į	系列:		
MODEL NO	<u> </u>	型号: ST	-1185S	
DARWING NO	E	图型号:		
FORDRAWING ON	客	户机种:		
PLEASE CONFIRM	OUR SPECIFICAT	`ION。 敬请硕	角认规格书之内容。	
PLEASE CONFIRM	AND RETURN1CO	Y。 请确认	人后惠返(1)份。	
APPROVAL STATUS	审批			
APPROVED 接受	FAILEI) 不接受		
CICNATUDE & W	D.M.	TP		
SIGNATURE 签署	DF	ATE 日期		
DGN 制表人 CF	MD校对 APPD T	 审核		
	2 1			
刘丽	张伟			
DA <mark>TE</mark> 日期/ DA	TE 日期/ DATE E	日期/	NO	
0				

- 1. General specification 基本事项
- 1.1 Switch action 开关种类: Tact Switch 轻触开关
- 1.2 Switch rating 最大额定值: DC 12V, 50mA
- 1.3 Operation temperature range 使用温度试验范围: -20℃~+70℃
- 1.4 Preservative temperature range 保存温度范围: -40℃~+85℃
- 1.5 Appearance and dimensions: See outside drawing page 外形尺寸: 见外形尺寸图
- 1.6 Standard condition: Unless otherwise specified, the test and measurements shall be carried out as follows: 试验、测定状态

Ambient temperature 温度: 5~35℃

Relative humidity 相对湿度: 45~85%

Air pressure 气压: 86~106kPa(860~1060mbar)

However, if doubt arises on the decision based on the measured

Values under the above-mentioned conditions, the following conditions be employed:

但是在对判定产生疑义时,按下述状态实施:

Ambient temperature 温度: 20±2℃

Relative humidity 相对湿度: 65±5%

Air pressure 气压: 86~106kPa(860~1060mbar)

2. Performance 性能

2.1Electrical characteristics 电气性能

2.112100	2.1Electrical characteristics 电气性能					
	Item	Test cond	dition	Performance		
	项 目	测试条	条件	规 格		
2.1.1	Contact Resistance	Push force: (Operation force)X	100mΩ max.			
	接触电阻	测定时的负荷:操作方向动作	100 毫歐以下。			
		Measurement tool: Contact resis	tance meter			
		测定器: 微电流接触电阻计(1kHz,20mV,5~50mA)			
2.1.2	Insulation Resistance	DC 250V(Between terminals)	frame for 1 minute.	100Μ $Ω$ min.		
	绝缘电阻	不相接的两端子间、端子与塑	胶间施加 DC250V 电压,持	100 兆歐以上。		
		续1分钟测量				
2.1.3	Withstand Voltage	AC 250V (Between terminals)	frame for 1 minute.	No insulation destruction		
	耐电压	不相接的两端子间、端子与塑	胶间施加 AC250V 电压,持	无绝缘破坏		
		续1分钟测量				
2.1.4	Bouncing	Operation speed:3~4times/s	ON: 3ms max 以下			
	触点抖动	操作速度:每秒3~4次	OFF: 8ms max 以下			
	Electronic	Switch DC 10Ka 10Na "ON"	Oscilloscope 示波器			
Electronic	日昇电子科技有限公司	WRITTEN BY	CHECKED BY	APPROVED B Y		
U	RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED					

2.2 Mechanical Characteristics 机械性能						
	Item	Performance				
项 目		测试条件		规 格		
2.2.1	Operations Force 动作力	测量时在开关的顶端的面中央、按开关动作方向均匀施加静负荷。		Push force 按压力 1.57、 2.57±0.47N(160、260 ±50gf) Return force 回弹力 0.5N (50gf 最小)		
2.2.2.	Travel to closure 运作行程	Push by recommended operating configuration force)x2 在开关的顶端的面中央沿开关动		0.2±0.1mm		
2.2.3	Push strength 按压强度	30N(3Kgf)for 1 minute 在开关驱动器件顶端中央,在按 压力,作用 60 秒。	压力方向加 30N(3Kgf)	No damage(Electrical and mechanical) 无异常(电气、机械性能)		
2.2.4	Vibration test 耐振性	1) Amplitude 全振幅: 1.5mm 2) Sweep rate: 10-55-10Hz for 1 m 扫描速度: 10-55-10Hz 1 分钟 3) Sweep method: Logarithmic fre 扫描方式: 对数频率扫描速度 4) Vibration direction: X、Y、Z 振动方向: X、Y、Z(3 方向) 5) Time: Each direction 2 hours (时间: 每个方向 2 个小时(共 6 点)	equency sweep rate Z (3 directions) Total 6 hours)	No.2.1 and 2.2.1 to 2.2.2 shall be satisfied 满足 2.1 项和 2.2.1 至 2.2.2 项。		
2.2.5	Soldering heat test 耐焊接热	Soldering area: t/2 of P.W.B thickr (P.C.B:T=1.6mm) 焊接面积: 印刷基板的 1/2 厚度 Soldering temperature: 260±5℃ 焊接温度: 260±5℃ Soldering time: 3±0.5sec 焊接时间: 3±0.5秒		No damage (Electrical and mechanical) 无异常(电气、机械性能)		
2.2.6	Solderbility 可 <mark>焊性</mark>	After sprated flux 涂上助焊剂后 temperature: 245±5℃ 温度: 245±5℃ Soldering time: 3±0.5sec 焊接时间: 3±0.5秒		90% or more of surface area of the portion immersed in solder shall be covered by new solder 90%或更多的浸焊面积能被焊锡覆盖		
	3昇电子科技有限公司 NISHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED	WRITTEN BY	CHECKED BY	APPROVED B Y		

2. 3 Cli	2.3 Climatic characteristics 耐候性能					
Item Test condition				Performance		
项 目		测试条件		规 格		
2.3.1	Cold test	1) Temperature: -40±2°C		Contact resistance : 200m Ω max		
	耐寒性	温度: -40±2℃		接触电阻: 200 m Ω 以下		
		2) Duration of test: 96h		Insulation resistance: 100M Ω min		
		持续时间: 96 小时		绝缘电阻: DC. 250V,大于 100M Ω		
		3) Take off a drop water		Withstand voltage :No.		
		去掉水珠		destruction.		
		4) Standard conditions after	r test:1h	耐电压: 无绝缘破坏。		
		试验后的放置条件: 1 小时		No. 2. 2. 1 to 2. 2. 2 shall be		
				satisfied		
				满足 2.2.1 到 2.2.2 项。		
2.3.2	Heat test	1) Temperature: 80±2℃		Contact resistance: 200m Ω max		
	耐热性	温度: 80±2℃		接触电阻: 200 mΩ以下		
		2) Duration of test: 96h		Insulation resistance: 100M Ω min		
		持续时间: 96 小时		绝缘电阻: DC. 250V,大于 100M Ω		
		3) Standard conditions after test :1	h	Withstand voltage :No.		
		试验后的放置条件: 1 小时		destruction.		
				耐电压: 无绝缘破坏。		
				No. 2. 2. 1 to 2. 2. 2 shall be		
			7	satisfied		
				满足 2.2.1 到 2.2.2 项。		
2.3.3	TEMPERATURE CYCLIG	According to following figure,	after 5cycles, test after	Contact resistance: 200m Ω max		
	TEST	keeping in normal condition for 30	min.	接触电阻: 200 mΩ以下		
	温度交变试验	如图示环境中,循环 5 次后,放	置在正常环境中,1小时	Insulation resistance: $100M \Omega \min$		
		后进行测量。		绝缘电阻: DC. 250V,大于 100M Ω		
		.+85°C		Withstand voltage :No.		
			Λ	destruction.		
			\	耐电压: 无绝缘破坏。		
		-40℃	One cycle	No. 2. 2. 1 to 2. 2. 2 shall be		
		2 1 2	1 Hours	satisfied		
		<u> </u>		满足 2. 2. 1 到 2. 2. 2 项		
			1 1			
2.3.4	Humidity test	1) Temperature: 60±2°C		Contact resistance: 200m Ω max		
	耐湿性	温度: 60±2℃		接触电阻: 200 m Q 以下		
		2) Relative humidity:90~95%		Insulation resistance: 100M Ω min		
	.0	相对湿度: 90~95%		绝缘电阻: DC. 250V, 大于 100MΩ Withstand voltage :No.		
	5	3) Duration of test: 96h 持续时间: 96 小时		Withstand voltage :No.		
	5	持续时间: 96 小时 4) Take off a drop water 去掉水珠 5) Standard conditions after test:1h 试验后的放置条件: 1 小时		destruction. 耐电压: 无绝缘破坏。		
	4			No. 2. 2. 1 to 2. 2. 2 shall be		
				satisfied		
				满足 2. 2. 1 到 2. 2. 2 项		
	リョウスシャン		CHECKED B Y	MC 2. 2. 1 到 2. 2. 2 切 APPROVED B Y		
(RS)	日昇 <mark>电子科技有限公司</mark> RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED	WILLIEWDI	CHECKED D I	ALLKUVED DI		
· ·	A DALLAND III-TEOR EDECTRICAL CON DIMITED			廿 (五		

Item		Test condition		Performance	
项 目		测试条件		规 格	
2.3.5	Endurance (switching)	1) Operation speed: 1time/s		Contact resistance : 200m ♀ max 接触电阻: 200 m ♀ 以下	
	action	动作速度: 1次/秒	动作速度: 1 次/秒		
	耐久特性(开关寿命)	2) Push force: Maximum value of operation force		Bouncing: 10 ms max	
		按力: 动作力规格值的上限		触点抖动:: 10毫秒以下	
		3) Operation number: 100,	000 times	Insulation resistance: 100M Ω min	
		动作次数: 100,000次		绝缘电阻: DC. 250V,大于 100M Ω	
				Withstand voltage :No.	
		安装示意图		destruction.	
				耐电压: 无绝缘破坏。	
			测试头	Variations rate of operation	
				force shall be within $\pm 30\%$ to the	
			开关	value be fore testing	
			71.2	动作力的变化范围在初始值的±30%	
				以内	
				2.2.2 shall be satisfied	
				满足 2. 2. 2 项	
.2.3.6	Withstand H2S	1) Density: 3±1ppm		Contact resistance : 200m Ω max	
	耐 H2S	浓度: 3±1ppm		接触电阻:200 mΩ以下	
		1) Temperature: 40±2°C		Insulation resistance: 100M Ω min	
		温度: 40±2℃		绝缘电阻: DC. 250V,大于 1 00M Ω	
		2) Relative humidity:90~	95%	Withstand voltage :No.	
		相对湿度: 90~95%		destruction.	
		3) Duration of test: 12h		耐电压: 无绝缘破坏。	
		持续时间: 12 小时		No. 2. 2. 1 to 2. 2. 2 shall be	
		4) Standard conditions af	fter test:1h	satisfied	
			试验后的放置条件: 1 小时		
2.3.7	Salt mist			满足 2. 2. 1 到 2. 2. 2 项 No remarkable corrosion shall be	
	雾 实验	washing , keep in normal o	-	recognized in metal part.	
	J. J. J. J.		.5~7. 2,在 35℃的条件下喷	在金属件上没有腐蚀斑点。	
			N时。用清水洗干净后并在室	E E A T A T A T A T A T A T A T A T A T	
		温下晾干	1 1 1 0 7 11 11 7 7 7 11 11 7 11 11 11 11 11 11		
2.3.8	Shock	Peak acceleration: 500m/S ²		Contact resistance : 200m \(\Omega \) max	
	耐冲击性	冲击加速度: 500m/S²		接触电阻: 200 mΩ以下	
		脉冲持续时间 11ms		Insulation resistance: 100M Ω min	
		Test time-6direction, each 3 times total 18 times		绝缘电阻: DC. 250V,大于 100M Ω	
		测试次数-6 个方向, 各 3 次共计 18 次		Withstand voltage :No.	
	20	DAMPOSK O PARA II O DONNI 10 DO		destruction.	
	0			耐电压: 无绝缘破坏。	
	S.			No. 2. 2. 1 to 2. 2. 2 shall be	
	4			satisfied	
	125			满足 2. 2. 1 到 2. 2. 2 项	
	1見由之秋壮左四小司	WRITTEN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	
	<mark>3昇电</mark> 子科技有限公司 RISHENGHITECH ELECTRICAL CO., LIMITED	7	CILICIALD D 1	INTROVED DI	
	M DILLIO III-TECH EDECTRICAL CO, EMITED				

3. Precaution 注意事项

3.1Soldering condition 浸焊条件

Januar 语 日	
Item 项 目	Condition 测试条件
Preheat temperature	110°C max (Embilomental temperature of soldering surface of P.C.B)
预热温度	110℃以下(印刷基板焊锡周围的温度)
Preheat time	60 sec, max
预热时间	60 秒以内
Area of flux	1/2 max of P.C.B. thickness
助焊剂面积	印刷基板厚度的 1/2 以内
Temperature of solder	260±5°C max
焊锡温度	260±5℃ 以下
Times of immersion	Within 5 sec
浸焊时间	5秒以内
Soldering number	Within 2 times (But should bring down heat of the first soldering)
浸焊次数	2次以内(但应把第一次焊锡的温度降下来)
Printed wiring board	Single sided copper- clad laminates
印刷基板	单面铜箔

1) After switches were soldered, please be careful not to clean switches with solvent

开关浸焊后,注意不要用溶剂清洗。

2) In the case of using soldering iron, soldering conditions shall be 280° C max and 3 sec max.

在使用铬铁的情况下,焊锡温度应在280℃以下、3秒以内。

3) Right after switches were soldered; please be careful not to load on the knobs of switches.

浸焊后,注意不要在手柄顶部施加负荷。

- 3.2 Design instructions (设计中应注意事项)
- 1) Follow recommended P.C.B. piercing plan in the outside drawing page.

印刷基板的安装孔尺寸参见产品图

- 3.3 Note (注意点)
- 1) Please be cautious not to give excessive static load or shock to switches.

注意不要施加超过负荷的压力或晃动开关。

2) Please be careful not to pile up P.C.B. after switches were soldered.

开关焊接以后,印刷基板注意不要叠放。

3) Preservation under high temperature and high humidity or corrosive gas should be avoided especially. When you need to preserve for a long period, do not open the carton.

保管时尤其应注意避开高湿高温和有腐蚀性气体的环境,如需长时间保存,请不要打开包装箱。

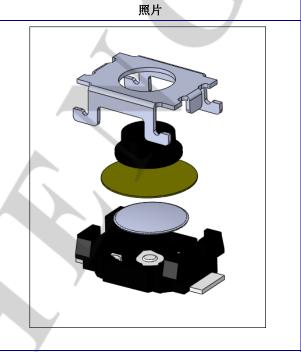
4) SMT 焊接时,刷锡厚度应控制在 0.11mm 以内。

SMT were soldered., thickness control 0.11mm MAX

日昇电子科技有限公司	WRITTEN BY	CHECKED BY	APPROVED BY
RISHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED			

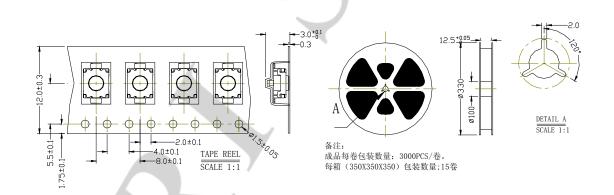
4. Specification 材质

NO	Part Name	QT'Y	Material	Specification
	名称	数量	颜 色	材 质
1	盖板	1	本色	不锈钢
2	按钮	1	黑色	LCP
3	防尘膜	1	黄色	KTC
4	簧片	2	本色	不锈钢覆银
5	基座	1	黑色	LCP
6	端子	1	银白色	磷铜镀银



Photos

5.Reel page 编带尺寸



○ 日昇电子科技有限公司	WRITTEN BY	CHECKED BY	APPROVED BY
RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED			

